

京都ビジネスパートナー交流会2008 技術アライアンスコーナー
技術アライアンス情報シート

技術アライアンス情報	
企業名	日本インフォメーション株式会社
資本金	41,020 万円
従業員	270 名
事業内容(扱い製品)	コンピュータシステム開発(受託、派遣)
担当部署	システムエンジニアリング営業本部 名古屋
アライアンス(又は調達)分野	システム開発
アライアンス(又は調達品)の概要	組込み・制御系ソフト開発
条件等	滋賀メーカー内開発後、持ち帰り業務への移行可能
自社サイト	http://www.nicnet.co.jp/
調達サイト	
求める技術概要・得意分野	Windows系ソフト開発、Unix系ソフト開発、C / C++言語

技術アライアンス情報 その他調達項目								
=今すぐ求めている =将来的に求めている =検討できる x =求めていない								
項目	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク	小項目	ランク
1. 機器・設備設計～製作	ア) 自動組立機	x	イ) 自動検査装置	x	ウ) 治工具	x	エ) その他()	x
2. 金型設計～製作	ア) 樹脂成型	x	イ) プレス	x	ウ) ダイカスト	x	エ) その他()	x
3. 機械加工	ア) MC加工	x	イ) NC旋盤	x	ウ) 手動式機械加工	x	エ) その他()	x
材 料								
4. 板金	ア) 大型	x	イ) 中型	x	ウ) 小物	x	エ) 精密板金	x
材 料								
5. 製缶	ア) 大型	x	イ) 中型以下	x	ウ) 精密製缶	x	エ) 厚さ()mm以上	x
材 料								
6. 鍛造								
7-1. 鋳造	ア) 鋳鉄	x	イ) アルミ合金	x	ウ) 銅合金	x	エ) その他()	x
7-2. ダイカスト	ア) アルミ・同合金	x	イ) 亜鉛・同合金	x	ウ) 銅合金	x	エ) その他()	x
8. 表面処理	ア) メッキ	x	イ) 塗装	x	ウ) 熱処理	x	エ) その他()	x
9. 成型	ア) 熱可塑性	x	イ) 熱硬化性	x	ウ) その他()	x		
10. 樹脂機械加工								
11. 電子・電機	ア) 基板実装	x	イ) 盤組立	x	ウ) 機器組立	x	エ) その他()	x
12. 木型・木工								
13. ソフト設計	ア) 組込系システム		イ) データ処理		ウ) IT通信		エ) コンテンツ系	
14. 試作加工	ア) 設計含む	x	イ) 部品加工	x	ウ) 機器組立	x	エ) その他()	x
15. 商品設計	ア) 機械技術	x	イ) 電子技術	x	ウ) 光学	x	エ) その他()	x
希望項目	高精度 技術力 挑戦意欲							
その他 具体的にご記入ください								